

ワールドスプレー研究会を開催します！

2014 年度第 1 回ワールドスプレー研究会のご案内

前回の開催から、だいぶ時間が経ってしまいましたが、2014 年度の第 1 回 CS 研究会を下記の通り、開催させていただきます。今回は、アクセス面を考え、東京での開催と致しました。万障繰り合わせの上、ご参加頂きますようお願い致します。

日時：平成 26 年 8 月 5 日(火) 13 時から 16 時 45 分

場所：東北大学 東京分室（東京駅に隣接するビルです）

（〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー10 階）

Tel. 03-3218-9612, <http://www.jebl.co.jp/building/sapiatower/>

入室には予め、登録が必要になります。セキュリティカードがないと入れませんのでご注意ください。登録に少々時間を要しますので、7 月 25 日までにご回答下さい。

参加費：3,000 円



内容：

13:00 開会

13:00-14:30 CS 研究会 アンケート集計結果，研究会としての今後の進め方等

14:45-15:45 CS 勉強会 1

「金属薄膜を用いた室温接合技術（原子拡散接合法）の現状と課題」

東北大学 学際科学フロンティア研究所 教授 島津 武仁氏

15:45-16:45 CS 勉強会 2

検討中（候補：放電表面処理技術等）

16:45 閉会

17:30 頃から東京駅近郊で懇親会を予定しています。

参加の希望を市川幹事までご回答下さい。締切は 7 月 25 日です。

回答欄（電子メールかファックスでご回答下さい。）

お名前：

ご所属：

CS 研究会： 参加 不参加 （参加費は当日，会場でお願い致します。）

（セキュリティカードが必要になるため，当日の参加登録はできません．ご注意願います．）

懇親会： 参加 不参加 会費：5,000 円（予定）

通信欄：

回答先：東北大学大学院工学研究科

附属エネルギー安全科学国際研究センター

市川裕士 幹事

ichikawa[at]rift.mech.tohoku.ac.jp （[at]を@に換えて，お送り下さい。）

Fax: 022-795-4311